This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出題

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



1 ELEC 14,000 N CORNI COLON (COL 10) III ELEC COLON COLO ELECTRO COLO COLO ELECTRO ELECTRO COLO COLO ELECTRO E

(43) 国際公開日 2001 年10 月18 日 (18.10.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/77412 A1

(51) 国際特許分類?:

C25B 1/24. 15/02, 11/02, 11/08

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/02976

(22) 国際出願日:

2001年4月6日(06.04,2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2000-111929 特願2001-74043 2000年4月7日(07.04.2000) JP 2001年3月15日(15.03.2001) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東洋 炭素株式会社 (TOYO TANSO CO., LTD.) [JP/JP]: 〒 555-0011 大阪府大阪市西淀川区竹島5丁自7番12号 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 免明者/出願人 (米国についてのみ): 東城哲朗 (TOJO, Tetsuro) [JP/JP]. 平岩次郎 (HIRAIWA, Jiro) [JP/JP]. 竹 林 仁 (TAKEBAYASHI, Hitoshi) [JP/JP]. 多田良臣 (TADA, Yoshitomi) [JP/JP]; 〒769-1612 香川県三豊郡 大野原町中姫2181-2 東洋炭素株式会社内 Kagawa (JP).

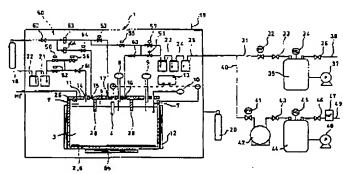
(74) 代理人: 弁理士 梶 良之, 外(KAJI, Yoshiyuki et aL); 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁自14 番22号 リクルート新大阪ビル Osaka (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, KR, US.

/銃葉有/

(54) Title: APPARATUS FOR GENERATING FLUORINE GAS

(54) 発明の名称: フッ素ガス発生装置



(57) Abstract: A fluorine gas generating apparatus for subjecting a mixed molten salt containing hydrogen fluoride to electrolysis to form a high purity fluorine gas, which comprises an electrolysis vessel separated by a partition wall (28) into an anode chamber (5) and a cathode chamber (7), and a pressure maintaining means (50) for supplying a gas to the anode chamber (5) and the cathode chamber (7) respectively and maintaining the pressure in the anode chamber (5) and the cathode chamber (7) at respectively predetermined levels.

(57) 要約:

O 01/77412 A

フッ化水素を含む混合溶融塩を電気分解して高純度のフッ素ガスを 生成するためのフッ素ガス発生装置であって、隔壁28によって陽極室 5と陰極室7に分離された電解槽と、前記陽極室5と前記陰極室7にそ れぞれガスを供給し、前記陽極室5及び前記陰極室7内を所定の圧力に 維持する圧力維持手段50を備えたものである。

Dried boug steel - Unables of F

WO 01/77412 A1

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DF, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR). 各PCプガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

远付公開書頭: — 国際調査報告書

STOCKE AND DITTATION IS

PCT/JP01/02976

明細書

フッ素ガス発生装置

技術分野

5 本発明は、フッ素ガス発生装置に関し、特に半導体等の製造工程に使用される不純物の極めて少ない高純度フッ素ガスを生成するフッ素ガス発生装置に関する。

背景技術

- 10 従来より、フッ素ガスは、例えば半導体製造分野においては欠くことのできない基幹ガスである。そして、それ自体で用いられる場合もあるが、特にフッ素ガスを基にして三フッ化窒素ガス(以下、NF₃ガスという。)等を合成し、これを半導体のクリーニングガスやドライエッチング用ガスとしたものは急速に需要が伸びている。また、フッ化ネオンガス(以下、NeFガスという。)、フッ化アルゴンガス(以下、ArFガスという。)、フッ化クリプトンガス(以下、KrFガスという。)等は半導体集積回路のパターニングの際に用いられるエキシマレーザー発振用ガスであり、その原料には希ガスとフッ素ガスの混合ガスが多用されている。
- 20 半導体等の製造に使用されるフッ素ガスやNF₃ガスは不純物の少ない高純度のガスが要求される。また半導体等の製造現場ではフッ素ガスを充填したガスボンベから必要量のガスを取出して使用している。このためガスボンベの保管場所、ガスの安全性確保や純度維持等の管理が大変重要である。さらにNF₃ガスは最近になって需要が急増しているため供給面に問題があり、ある程度の在庫を抱えなければならないという問題もある。これらを考慮すると、高圧のフッ素ガスを扱うよりも、オ

PCT/JP01/02976

ンデマンド、オンサイトのフッ索ガス発生装置を使用する場所に設置するのが好ましい。

通常、フッ索ガスは第9図に示すような電解槽によって生成されてい る。電解槽本体201の材質は通常、N1、モネル、炭素鋼等が使用さ れている。さらに、槽底には発生した水素ガスとフッ素ガスが混ざるの を防止するためにポリテトラフルオロエチレン等からなる底板 2 1 2 .が付設されている。電解槽本体201中には、フッ化カリウムーフッ化 水素系(以下、KF-HF系という。)の混合溶融塩が電解浴202と して満たされている。そして、モネル等により形成されているスカート 209によって、陽極室210と陰極室211に分離されている。この 10 陽極室210に収納された炭素またはニッケル (以下、Niという。) 陽極203と、陰極室211に収納されたNi陰極204の間に電圧を 印加し、電解することによりフッ素ガスは生成されている。なお、生成 されたフッ素ガスは、発生口208から排出され、陰極側で発生する水 素ガスは、水紫ガス排出口207から排出される。ところが電解時に発 生する四フッ化炭素ガス (以下、CF4ガスという。) や電解浴より蒸発 するフッ化水素ガス(以下、HFガスという。)等の混入により純度の 高いフッ素ガスは得られにくいという問題があった。

そこで、本発明は高純度のフッ索ガスを安定的に発生させることので 20 きるフッ索ガス発生装置を提供することを目的とする。

発明の関示

25

前記課題を解決するための本発明のフッ素ガス発生装置は、フッ化水 素を含む混合溶融塩を電気分解して高純度のフッ素ガスを生成するた めのフッ素ガス発生装置であって、隔壁によって陽極室と陰極室に分離 された電解槽と、前記陽極室と前記陰極室にそれぞれガスを供給し、前

10

15

PCT/JP01/02976

記陽極室及び前記陰極室内を所定の圧力に維持する圧力維持手段を備 えたものである。

圧力維持手段によって、陽極室及び陰極室内が常に一定の圧力に維持される。このため、フッ素ガスにキャリアガスである希ガスを導入し、素早く所定のフッ素濃度と流量を実現することができる。特に電解槽立ち上げ時から迅速にガスを使用しうる状態にすることができる。また、陽極室及び陰極室内が所定の圧力に維持されているため、外部からの空気等の浸入を防止することができ、高純度のフッ素ガスを安定して発生させることができる。なお、本発明でいうところの所定の圧力に維持するとは、外部の環境との差圧がない状態 (例えば、大気圧下での使用)も含むものとする。

また、本発明のフッ素ガス発生装置は、フッ化水素を含む混合溶融塩を電気分解して高純度のフッ素ガスを生成するためのフッ素ガス発生装置であって、隔壁によって陽極室と陰極室に分離された電解槽と、前記陽極室と前記陰極室にそれぞれガスを供給し、前記陽極室及び前記陰極室内を所定の圧力に維持する圧力維持手段と、前記電解槽を収納し、雰囲気制御が可能なキャビネットと、前記キャビネット内に収納され、前記電解槽から発生するフッ素ガス中のパーティクルを除去するフィルターを備えたものである。

20 電解槽の周囲の雰囲気制御が可能となり、電解槽内への二酸化炭素ガス等の侵入を確実に防止することができる。これにより、フッ索ガスと二酸化炭素ガスの反応により生成するCF4ガスの生成を抑制することができ、高純度のフッ素ガスを得ることができる。また、もし電解槽からフッ素ガスのガス漏れが発生した場合でも、外部に漏れ出す心配がない。また、電解中に電解浴から飛沫同伴により発生するパーティクルをフィルターによって確実に除去することができる。ここで、フィルター

PCT/JP01/02976

は、フッ素ガスに対して耐食性を有しているものが好ましく、例えば、 焼結モネル、焼結ハステロイ等を使用することができる。また、電解槽 を収納するキャビネットは、フッ素ガスに対して耐食性を有しているも のが好ましく、例えば、炭素鋼等の金属や、塩化ビニル等によって形成 されていることが好ましい。

また、本発明のフッ素ガス発生装置は、前記電解槽の前記陽極室及び 前記陰極室の少なくとも一方に、溶融塩の液面変動の上限レベル及び下 限レベルを検知する液面検知手段が備えられているものである。

電解槽内が目視できない状態であっても、電解槽内に収容されている 電解浴の液面高さを把握することができる。このため、電解浴の高さを 常に一定レベルに保つことができ、電解浴の逆流等を防ぐことができる。 また、この液面検知手段と電極の電源制御手段とを運動させることで、 電解浴の液面レベルに異常があった時には電解を休止できる。

また、本発明のフッ素ガス発生装置は、前記圧力維持手段に、前記被 15 面検知手段の検知結果によって開閉し、前記陽極室及び前記陰極室内へ のガスの供給又は排気を行う電磁弁が備えられているものである。

電解浴の液面高さによって、陽極室及び/又は陰極室内へのガスの供 給又は排気を検知手段の検知結果によって自動的に行うことができる。 このため、電解浴の液面高さを常に一定に保つことが可能となり、安定 したフッ素ガスの発生が可能となる。

また、本発明のフッ素ガス発生装置は、前記フッ化水素を含む混合溶 融塩が、KF-HF系であり、前記フッ化水素を含む混合溶融塩の温度 調整を行う温度調整手段が備えられているものである。

電解中の電解槽内の混合溶融塩の湿度を常に一定温度に維持するこ 25 とができる。このため、効率よくフッ素ガスを生成することができる。 また、本発明のフッ素ガス発生装置は、前記圧力維持手段により供給

20

PCT/JP01/02976

されるガスが、希ガスであるものである。

発生したガスを例えば、ネオンガス (Neガス)、アルゴンガス (Arガス)、クリプトンガス (Krガス) 等のガスによって希釈することで、任意の混合比の混合ガスとして半導体集積回路のパターニングの際に用いられるエキシマレーザー発振用ガスとして使用することができる。

また、本発明のフッ素ガス発生装置は、前記陽極室及び前記陰極室に 配置される陽極及び陰極がNiであるものである。

Ni陽極を使用するので、炭素電極を用いて電解を行った場合に生じる炭素粒子の脱落がない。これによって、炭素と、フッ素ガスとの反応により生ずるCF₄の混入がなくなり、高純度のフッ素ガスを生成することができる。また、炭素電極特有の分極現象である陽極効果の発生も防ぐことができる。さらに、陰極にもNiを用いると、Ni表面に生成した水素化物や酸化物により表面エネルギーが鉄陰極に比べて減少し、

15 発生する水素ガスの気泡が大きくなり、フッ素ガスとの混合を防止できる。また、陽極と陰極間の距離を近づけることが可能となり、電解槽を 小型化することが可能となる。

また、本発明のフッ素ガス発生装置は、前記電解槽が、金属で形成されているものである。

- 20 電解槽本体及び継手に強度が高く、気密性の高いNi、モネル、純鉄、ステンレス鋼等の金属を使用するので、電解槽からのガス漏れ等を防止することができる。例えば、電解槽内を大気圧よりも0.1MPa高い圧力下のヘリウムガス雰囲気とした場合であっても、ヘリウムガスの漏れがないものにできる。
- 25 また、本発明のフッ素ガス発生装置は、前記電解槽が円筒状であるものである。

10

15

PCT/JP01/02976

温度調整手段によって、電解槽を全周より均一に加熱することができる。また、電極配置が同心円状であるため、電解槽内の電流分布が一様となり、安定な電解が可能となる。

また、本発明のフッ素ガス発生装置は、前記電解槽が金属で形成され、 5 陰極となるものである。

電解槽を陰極とすることができるため、陰極を別に設ける必要がないので、電解槽を小型化することができる。これによって、任意の場所にフッ素ガス発生装置を設置することが可能となる。このため、例えば、半導体製造工程における製造ライン上等の必要な場所、即ち、オンサイトに設置できるようになる。

また、本発明のフッ素ガス発生装置は、前記電解槽が金属で円筒状に 形成され、陰極となるものである。

温度調整手段によって、電解槽を全周より均一に加熱することができる。また、電極配置が同心円状であるため、電解槽内の電流分布が一様となり、安定な電解が可能となる。さらに、電解槽を陰極とすることができるため、陰極を別に設ける必要がないので、電解槽を小型化することができる。

また、本発明のフッ素ガス発生装置は、前記電解槽がフッ素ガスに対して耐食性を有する樹脂で形成されたものである。

25

MIEONO -WA 0-7741941 1 %

PCT/JP01/02976

また、本発明のフッ索ガス発生装置は、前記電解槽がフッ素ガスに対 して耐食性を有する樹脂で形成され、角筒状であるものである。

電解槽を樹脂で形成した場合であっても、機械的強度を高くすることができる。

5 また、本発明のフッ素ガス発生装置は、前記電解槽がフッ素ガスに対して耐食性を有する樹脂で角筒状に形成され、少なくとも側面の一面が 関閉自在に螺合されているものである。

電極や電解槽内の混合溶融塩や、電極等の交換を容易に行うことができる。また、側面の一面を螺合することで、密閉性を向上させることが 0 できるとともに、電解槽の強度を高めることが可能となる。

また、本発明のフッ素ガス発生装置は、前記電解槽がフッ素ガスに対して耐食性を有する樹脂で角筒状に形成され、少なくとも側面の一面が透明な樹脂で形成され、残りの面がフッ素系樹脂で形成されたものである。

- 15 電解中に、電解槽内を目視することが可能となり、電極にNiを用いた電解槽であっても、電解時に電極から発生するスラッジの量を確認することができる。また、電解時の電解浴の液面レベルを目視することが可能となり、液面検知手段による液面レベルの管理とともに液面レベルを確実に把握することが可能となる。
- 20 また、本発明のフッ素ガス発生装置は、前記フィルターを通過したガスを加圧若しくは減圧するガスラインが配設され、前記ガスラインに、加圧若しくは減圧装置及び貯蔵手段が設けられているものである。

フッ素ガスを適宜、所定の圧力とすることが可能となり、また、付設した圧力調整弁により反応系の圧力変動により生ずる電解浴の液面を変動させることを防止するので、必要量を安定的に供給することが可能となる。

5

10

15

PCT/JP01/02976

図面の簡単な説明

第1図は、本発明のフッ素ガス発生装置の模式図である。第2図は、 本発明に係るフッ素ガス発生装置の実施形態例の一例における電解槽 に配設される圧力維持手段の動作と、電解槽内の電解浴の液面高さとの 関係を説明するための図である。第3図は、電解浴の液面3Aが低下、 3 B が上昇し、これらの異常をレベルプローブ8または9で検知し、電 磁弁51,52,53,54が閉じたことを示す図である。第4図は、 第3図の状態に続いて液面異常を解消するために、陽極室のガスを放出 する電磁弁57と、陰極室にガスを導入する電磁弁56が開いているこ とを示す図である。第5図は、液面3Aが上昇し、3Bが低下し、これ らの異常をレベルブローブ8または9で検知し、電磁弁51,52,5 3,54が閉じたことを示す図である。第6図は、第5図の状態に続い て、液面異常を解消するために、陽極にガスを導入する電磁弁55と、 陰極室のガスを放出する電磁弁58が開いていることを示す図である。 第7回は、本発明のフッ素ガス発生装置の他の実施形態例を示す模式図 である。第8回は、第7回に示す実施形態の一例に係るフッ素ガス発生 装置に使用されるヒーター形状の一例を示す斜視図である。第9図は、 従来使用していたフッ索ガス発生装置の模式図である。

20

25

発明を実施するための最良の形態

以下、図面に基づいて本発明の実施形態の一例を説明する。

第1図において、1は雰囲気制御可能なキャビネット、2は電解槽、3はKF-HF系混合溶融塩からなる電解浴、4はNi陽極、5は陽極室、7は陰極室、8は圧力変動による陽極室5の液面レベル異常を検知する液面検知手段であるレベルブローブ、9は圧力変動による陰極室7

10

15

20

25

PCT/JP01/02976

WO 01/77412

の液面レベル異常を検知する液面検知手段であるレベルプローブ、10 は電解浴の温度検出手段、20はキャビネット1内の雰囲気制御を行う ポンペ、21は陰極から発生する水素ガスを一旦貯めるブランク塔、2 2は水素ガスからHFを除くためNaF等を充填したHF吸収塔、23 は陽極から発生するフッ素ガスを一旦貯めるブランク塔、24はフッ案 ガスからHFを除くためのNaF等を充填したHF吸収塔、25はフッ 素ガスに含まれるバーティクルを除去する焼結モネルや焼結ハステロ イ等からなるフィルターを備えたフィルター塔である。そして、キャビ ネット1には、フィルター塔25を通過したガスを加圧若しくは減圧するガスライン31,40が配設されている。

電解槽2は、Ni、モネル、純鉄、ステンレス鋼等の金属で形成され、 円筒状に一体に形成されている。電解槽2は、Niまたはモネルからな る隔壁28によって、陽極室5及び陰極室7とに分離されている。陽極 室5には、Niからなる陽極4が配置されている。そして、電解槽2自 身が陰極6となる。そのため、陰極から発生する水素ガスと、陽極より 発生するフッ素ガスの混合を防止するためにポリテトラルフルオロエ チレン等からなる底板65を付設する。陽極4と隔壁28との距離及び 隔壁28と電解槽2の側壁との距離は略同じとすることが好ましい。こ れによって、複極化により生ずる隔壁28の溶解を生じにくくでき、電 解槽2の寿命の延命効果を得ることができる。陽極4及び陰極6となる 電解槽2は、それぞれを通電するために電源13に接続されている。 電 解槽2の上蓋11には、陽極室5及び陰極室7内を加圧する圧力維持手 段である加圧ポンペ18からのパージガス出入口15、17と、陽極宰 5から発生するフッ素ガスの発生口16と、陰極室7から発生する水素 ガスの発生口14とが設けられている。また、電解槽2は、電解槽2内 を加熱する温度調整手段が設けられている。温度調整手段は、電解槽 2

5

PCT/JP01/02976

本体の周囲に密着して設けられているヒーター12と、そのヒーター12に接続され、キャビネット1の外に設置されている一般的なPID制御が可能な温度制御器(図示省略)と、陽極室5または陰極室7のいずれか一方に設けられている熱電対等の温度検出手段10と、から構成され、電解槽2内の温度制御をしている。なお、ヒーター12の周りには図示していないが断熱材が設けられている。ヒーター12は、リボンタイプのものや、ニクロム線等、その形態は特に限定されないが、電解槽2の全周を覆うような形状であることが好ましい。

陽極4には、Niが用いられている。陽極4にNiを用いることで、 9年するフッ素ガス中へのCF4ガスの混入が防止できる上に、陽極効果の発生もない。また、電解槽2がNi、モネル、純鉄、ステンレス鋼等の金属で形成されているため、電解槽2が陰極6となり、陰極を別に設ける必要がないので、電解槽2本体の大きさを小型化することができる。

また、陽極室5及び陰極室7には、それぞれ、長短一対のレベルプローブ8,9が設けられており、これによって、電解浴3の液面レベルを検知している。このレベルプローブ8,9は、図示していない電力制御器に接続し、液面レベルの変動が許容される上限または下限で電解を休止できる。なお、これら、長短一対のレベルプローブ8,9は、陽極室5及び陰極室7の両室に設けられていることが好ましいが、いずれか一方の室に設けられていても良い。

陽極室 5 及び陰極室 7 内の圧力を一定以上に維持する圧力維持手段 5 0 は、加圧ボンベ1 8 からのガスを、レベルブローブ 8,9 による検 知結果によって開閉して、電解槽 2 内へ供給又は排気を行う電磁弁 5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8 と、該圧力維持手段 5 0 の ガスラインの開閉を行う手動弁 6 0,6 1,6 2 と、ガスライン内を通

25

PCT/JP01/02976

過するガス流量を予め所定の流量に設定することができる流量計63. 64とで構成されている。この圧力維持手段によって、陽極室5及び除 極室7内の圧力は、大気圧よりも常に0.01MPa以上高い圧力に維 持される。これによって、電解されて生成されるフッ森ガスや水素ガス は、電解槽2内から押し出されるようにしてそれぞれの発生口16,1 4から放出される。このように、圧力維持手段は、陽極室5及び陰極室 7内の圧力を一定以上に維持することで、電解されて生成されるガスを 電解槽 2 から放出するとともに、電解槽 2 内の圧力を大気圧力よりもや や高めに維持することで、電解槽2内への外気の侵入を防止している。 また、加圧ポンペ18に用いられるガスとしては、不活性のガスであ 10 れば特に限定されない。例えば、Arガス, Neガス, Krガス, Xe ガス等の希ガスのうち1種類以上を用いると、フッ索ガスとこれら希ガ スとの混合ガスを容易に任意の混合比で得ることができる。これによっ て、例えば、半導体製造分野における集積回路のバターニング用のエキ シマレーザ発振用線源として用いることが可能となり、半導体製造分野 15 の製造ライン上に本発明に係るフッ素ガス発生装置を配置することで、 オンサイトで、フッ素ガスを必要時に適宜供給することができるように なる。

ブランク塔21、23は、電解時に陽極室5や陰極室7から各々放出 20 されるフッ素ガスや水素ガスに含まれる電解浴3の飛沫を除去する。そ のため、フッ素ガス及びHFに対して耐食性を有する材料で形成されて いることが好ましく、例えば、ステンレス網、モネル、Ni、フッ素系 樹脂等が例示できる。

吸収塔22、24は、内部にNaFが収容されており、放出されてく 25 るフッ素ガスまたは水素ガス中に含まれるHFを除去する。この吸収塔 22、24も、ブランク塔21、23同様に、フッ素ガス及びHFに対

PCT/JP01/02976

して耐食性を有する材料で形成されていることが好ましく、例えば、ステンレス鋼、モネル、Ni、フッ素系樹脂等が例示できる。

フィルター塔25は、吸収塔24の下流側に配設され、内部には焼結 モネル若しくは焼結ハステロイからなるフィルターが設けられている。 このフィルターを通過させることで、陽極室5から放出されてくるフッ 素ガスに含まれる電解浴3とNiや鉄の錯体からなるパーティクルを 除去することができる。

これらを収納し、努囲気制御が可能なキャビネット 1 は、フッ素ガスと反応しない材料で形成されていることが好ましい。例えば、ステンレス鋼等の金属や、塩化ビニル等の樹脂を使用することができる。このキャビネット 1 は、キャビネット 1 内の雰囲気制御ができるように、雰囲気制御用ボンペ20と、排気口19を有している。これによって、キャビネット 1 内の雰囲気を制御でき、高純度のフッ素ガスを生成することができる。なお、キャビネット 1 は、半導体製造工場等で使用されているガスボンベ用キャビネットに内蔵することもできる。

このキャビネット1に配設された加圧ライン40には、圧力調整弁41、加圧器42、貯蔵手段となるバッファタンク44、圧力計45、流量調節機能付き流量計(以下、マスフローという。)47及び真空ポンプ48が設けられている。電解槽2から発生したガスは加圧器42で加圧される。この時圧力調整弁41は電解槽2内が減圧になることを防止する。バッファタンク44は、圧力計45と弁43、46、マスフロー47でガスの出入りを制御する。そしてフッ素ガスを使用する際は出口49から取り出す。

また、減圧ライン31には、圧力調整弁32、減圧下の貯蔵手段とな 25 る、パッファタンク35、圧力計34及び真空ポンプ37等が設けられ ている。バッファタンク35は真空ポンプ37で圧力制御し、圧力計3

20

PCT/JP01/02976

4と弁33または36で調圧され、フッ素ガスの出入りを制御する。圧 力調整弁32は電解槽2内が減圧になることを防止する。そしてフッ素 ガスを使用する際には出口38から取り出す。このように、本発明では 電解によって発生したフッ素ガスを貯蔵する手段を設けており、これに よって必要なときに所望量のフッ素ガスを提供することができ、半導体 5 製造設備の製造ラインに配設することが可能となるオンラインのフッ 素ガス発生装置となる。なお、これら減圧ライン31または加圧ライン 40は適宜配設することが可能であり、本発明にかかるフッ素ガス発生 装置は、これらに限定されるものではない。ここで、加圧器42、圧力 調整弁41、32、パッファタンク35、44等のラインを構成する部 10 品は、フッ索ガスに対して耐食性を有する材料によって形成されている ものが好ましい。加圧器42、圧力調整弁41,32はNiが好ましく、 バッファタンク35,44及びラインはステンレス鋼が好適に用いられ る。これによって、フッ索ガスによる腐食等を防止することができる。 次に、第2図乃至第6図を参照しつつ、フッ素ガスの発生時の電解槽 15 2内の状態及び、圧力維持手段50の動作について説明する。なお、以 下の図において、黒く塗りつぶしている弁は、弁が開きガスが流れてい る状態を示し、白抜きの弁は、弁が閉じてガスが流れていない状態を示 す。

20 第2図は、正常に電解している時の電解槽2内の電解浴3の状態と、 圧力維持手段50における各バルブの関閉状態を示した図である。第2 図において、黒く塗りつぶした電磁弁51,52,53,54と、手動 弁60,61,62及び流量計63,64が開いた状態を示し、このライン上で、ガスが流れていることを示している。ガスは、流量計63, 25 64によって、流量が調整され、所定量のキャリアガスに同伴されてガスラインを流れる。また、第2図に示すように、電解が正常に行われて

PCT/JP01/02976

いる状態では、電解槽2内の陽極室5及び陰極室7内の電解浴3の高さは同じレベルとなる。

電解中に、例えば電解浴3の飛沫等の蓄積によるフッ素ガスラインの 閉塞等により、陽極室5において、陽極室5内での圧力が高くなった状態、或いは、陰極室7の圧力が低くなることによって、陽極室5の電解 浴3Aのレベルが陰極室7の電解浴3Bのレベルよりも低くなった場合、陽極室5及び陰極室7に設けられたレベルプローブ8,9によって、 液面レベル3A,3Bの異常が検知される。

そうすると、レベルプローブ8または9からの信号により、第3図に 10 示すように、各電磁弁51,52,53,54,55,56,57,5 8を制御する制御手段(図示省略)によって、電磁弁51,52,53, 54が閉じ、ガスの流れが止められる。これと同時に、制御手段からの 信号によって電解の電源13も休止し、電解が中断する。

電解が中断すると、出口部分の電磁弁57が短時間関かれ、陽極室5 内のフッ素ガスが電解槽2の上蓋11に設けられているフッ素ガス発生口16から放出される。これと同時に、電磁弁56も短時間関かれて、陰極室7内にパージガスが水素ガス発生口14を経由して導入される。この状態を第4図に示す。これによって、電解浴3の陽極室5及び陰極室7の液面レベルが同じに戻れば、電磁弁56,57は閉じられ、電磁20 弁51,52,53,54が開かれ(第2図参照)、電解が再開される。

また、電解中に、電解浴3の飛沫等の蓄積による水素ガスラインの閉塞等により、陰極室7内の圧力が高くなり、或いは陽極室5の圧力が低くなり、電解浴3の液面レベルが、陰極室7より陽極室5の方が高くなった場合は、レベルブローブ8,9によって、電解浴3Aまたは3Bの液面レベル異常が検知される。

そうすると、このレベルプローブ8,9からの信号によって、第5図

WQ 01/77412

10

15

20

DEICHOTTH - NAC - 017781261 1 .

PCT/JP01/02976

に示すように、電磁弁51,52,53,54が閉じられてガスライン 内のガスの流れが止められる。これと同時に、制御手段からの信号によ って電解の電源13も停止し、電解が休止する。

引き続き第6図に示すように、電磁弁58が短時間開かれ、陰極室7 内の水索ガスが電解槽2の上蓋11に設けられている水索ガス発生ロ 14から放出される。これと同時に、電磁弁55も短時間関かれて、陽 極窓5内にフッ素ガス発生口16を経由してパージガスが導入される。 これによって、電解浴3の陽極室5及び陰極室7の液面レベルが同じに 戻れば、電磁弁55,58は閉じられ、電磁弁51,52,53,54 が開かれ (第2図参照)、電解が再開される。

以上のようにして、電磁弁51,52,53,54,55,56,5 7.58が、陽極室5及び陰極室7に設けられたレベルプローブ8,9 の被面検知信号によって、適宜開閉され、電解浴3の液面レベルが常に レペルプローブ8,9の上限と下限の間の一定範囲内となるように制御 される。このため、安定した電解が行われ、フッ素ガスの安定した供給 が可能となる。

次に、本実施形態例に係るフッ素ガス発生装置によるフッ素ガスの生 **成方法について説明する。**

先す、ステンレス鋼等の金属を第1図に示すような円筒状に加工し、 電解槽2とする。また、ガス発生口14,16及びパージガス出入口1 5、17、HF導入口26を設けて上蓋11とする。この上蓋11の電 解槽2側には、中央部に電解槽2内を陽極室5と陰極室7とに分離する 隔壁28を形成する。この隔壁28は、上蓋11と一体に形成してもよ いし、後で溶接等によって組み付けるようにしてもよい。そして、上蓋 11には、中央部にNi陽極4を取り付ける。また、陽極室5及び陰極 25 室7には、液面レベルを検知する長短一対のレベルプロープ8,9を取

PCT/JP01/02976

り付ける。さらに、陰極室には、電解浴3の温度管理用の熱電対10を 取り付ける。そして、加熱、溶融して電解浴3となる粉体状の酸性フッ 化カリウム (KF・HF)を充填する。次に、上蓋11と電解槽2との 間にシール材を挟み込んで、螺合等によって電解槽2を上蓋11によっ て密封する。そして、HF供給ラインを約40℃に加熱し、所定量の気 ・体状の無水フッ化水索をHF導入口26から先に充填されたKF・HF にパブリングすることにより溶融KF・2HF浴が得られる。さらに、 ヒーター12や断熱材、加圧または減圧手段等のガスライン50等を配 設し、キャビネット1内に収納する。電気分解が進行すると原料のHF が減少する。HFの供給方法にはバッチ式と連続式があるが、工業的に 10 は後者が主に採用されている。パッチ式とは、電解浴3の重量減少を知 り、その減少分だけHFを補給する方法である。一方、連続式とは一般 に陰極室7に付設された図示しない液面プローブによって電解浴3の HF温度の減少により生じる液面低下を検知し、HF供給ラインに付設 された図示しない電磁弁 (圧力変動による陰極室7の液面変動を検知し ない電磁弁)が開かれ、HFが上蓋11から自動的に供給される。これ · によって、電解浴3の液面が徐々に上昇し、前述の図示しない液面プロ 一ブに接触した時に信号を発し、該電磁弁が自動的に閉じる動作を繰り 返す方法である。なお、陰極室?に設けられた図示しない液面プローブ は、陰極室7内に設置されている液面プローブ9と電気的に独立してお 20 り、差圧変動が生じた場合、特に第6図に示した陰極室7内の水素ガス 圧が高くなった状態でも電源13が休止すると同時にHF供給ライン の電磁弁は閉じ、HF供給は停止するように作られている。

ヒーター12によって、電解槽2内を90℃前後に加熱することで、 25 KF・2HF浴が溶融し、電解可能となる。電解によって、陽極室5及 び陰極室7側には生成されるフッ素ガス及び水素ガスが充満し、圧力維

5

PCT/JP01/02976

持手段50によって導入されるガスによって、押し出されるようにしてガス発生口16,14から放出される。陽極室5から放出されてくるフッ素ガスは、ブランク塔23、吸収塔24と、フィルター塔25を通過してパーティクルが除去された高純度なフッ素ガスとして加圧または減圧系に供給される。

この時、レベルプローブ8,9によって、陽極室5及び陰極室7内の電解浴3の液面レベルが検知されており、液面レベルに異常が発生した場合には、前述したように、電磁弁51,52,53,54,55,56,57,58が適宜開閉して、電解槽2内の液面レベルを常に一定範10 団内になるように制御されている。このため、安定した電解が続けられ、高純度のフッ素ガスを安定して供給することが可能となる。

次に、本発明に係るフッ素発生装置の他の実施形態例について第7回、 第8回を参照しつつ以下に説明する。なお、第1回乃至第6回と同一部 品は、同一符号を付して詳細な説明は割愛する。

本実施形態例に係るフッ素発生装置に用いられる電解槽72は、フッ素ガスに対して耐食性を有し、電解中の70~90℃という温度にも十分耐えうる耐熱性を有するポリテトラフルオロエチレン樹脂等のフッ素系樹脂から角筒状に形成され、少なくとも側面の一面をテトラフルオロエチレン/パーフルオロアルキルピニルエーテル共亀合体、トリメチルペンテン樹脂等のいずれかで形成されている。電解槽72は、フッ素系樹脂からなるブロック体から、くり抜き加工等により第7図に示すような取っ手73及び隔壁76を有し、電解浴3を収容できる電解槽72の形状に加工され、一体的に第7図に示すような形状に形成されている。そして、少なくとも側面の一面が開口した形状であることが好ましい。この開口部に、テトラフルオロエチレン/パーフルオロアルキルビニルエーテル共亀合体またはトリメチルペンテン等の透明の樹脂からなる

5

10

PCT/JP01/02976

板75を、この開口部に設けられた複数のネジ穴74に螺合することで、電解槽72を密閉することができ、電解槽72内面を目視することが可能となる。この際、密着性を向上させるためには、フッ素系樹脂のシール材を電解槽72本体と板75との間に挟み込むことが好ましい。また、テトラフルオロエチレン/パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体またはトリメチルペンテン等の透明の樹脂からなる板75と同じ寸法のステンレス鋼等の金属枠をあてて、その上から螺合することで、電解槽72の側面にあてられるテトラフルオロエチレン/パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体またはトリメチルペンテン等の透明の樹脂からなる板75との密着性を向上させることができる。また、このように、側面の一部に関口部を開閉自在とすることで、電極4,6や電解浴3となる混合溶融塩の交換等が容易に行える。

電解槽72は、電解槽72と同一樹脂からなる隔壁76によって、陽 極室5及び陰極室7とに分離され、それぞれにNiからなる電極が陽極 4及び陰極6として配置されている。電解槽72の上面は、陽極室5及 15 び陰極室7内を加圧する圧力維持手段50からのパージガス出入口1 5,17と、陽極室5から発生するフッ素ガスの発生口16と、陰極室 7から発生する水素ガスの発生口14とが設けられている。また、電解 帽72は、電解槽72内を加熱する温度調整手段が設けられている。温 20 度調整手段は、電解槽72本体の周囲に密着して設けられているヒータ -12と、そのヒーター12に接続され、-般的なPID制御が可能な 温度制御器(図示省略)と、陰極室7に設けられている熱電対10と、 から構成され、電解槽72内の温度制御をしている。また、ヒーター1 2の周りには断熱材77が設けられている。なお、ヒーター12は、リ ポンタイプのものや、ニクロム線等その形態は特に限定されないが、例 25 えば、第8図に示されるような形状の箱型に形成したヒーターが好まし

DARCALL UMA UNALE U. .

WO 01/77412 PCT/JP01/02976

い。これによって、電解槽72を収納することができ、電解槽72内の 温度制御を正確に行える。

本実施形態例に係るフッ素ガス発生装置では、陽極4及び陰極6には、Niが用いられている。陽極4にNiを用いることで、炭素とフッ素ガスとの反応により生ずるCF4の混入がなくなり、高純度のフッ素ガスを生成することができる。また、炭素電極特有の分極現象である陽極効果の発生も防ぐことができる。さらに、陰極6にもNiを用いると、Ni表面に生成した水素化物や酸化物により表面エネルギーが鉄陰極に比べて減少し、発生する水素ガスの気泡が大きくなり、フッ素ガスとの混合を防止できる。さらに、陽極4及び陰極6の電極形状を例えば、穿孔、エクスパンデッドメタルのように形成することにより、フッ素ガスと水素ガスの混合を一層抑制することができる。これによって、陽極と陰極間の距離を近づけることが可能となり、電解槽を小型化することが可能となる。

本実施形態例に係るフッ素ガス発生装置は、先ず、フッ素系樹脂からなるブロックから、くり抜き加工することにより、第7図に示すような取っ手73を有し、側面の一面を開口し、その略中央に電解槽72の内部を2分割できるような隔壁76を有した電解槽72の形状に加工する。その上面部に、ガス発生ロ14,16及びパージガス出入口15,20 17を設けるとともに、Ni製の陽極4及び陰極6を取り付ける。また、各室5,7には、液面レベルを検知する長短一対のレベルブローブ8,9を取り付ける。そして、粉体状のKF・HFを充填する。次に、開口部の側面に複数のネジ穴74を形成し、その上に、シール材を挟み込んで、テトラフルオロエチレン/パーフルオロアルキルピニルエーテル共重合体、トリメチルベンテン等の透明の樹脂からなる板75を螺合する。さらに、陰極室7には、電解浴3の温度管理用の熱電対10を取り付け

б

10

15

20

PCT/JP01/02976

る。その後、所定量の無水フッ化水素をパブリングすることにより電解 浴3が調製される。そして、ヒーター12や断熱材77、圧力維持手段 50等のガスライン等を配設し、キャビネット内に収納する。

そして、前述したように、ヒーター12によって、電解槽72内を90℃前後に加熱することで、KF・2HF系混合塩が溶融し、電解可能となる。電解によって、陽極室5及び陰極室7側には生成されるフッ素ガス及び水素ガスが充満し、圧力維持手段50により導入されるガスによって、押し出されるようにしてガス発生口16,14から放出される。 四極室5から放出されてくるフッ素ガスは、プランク塔23、吸収塔24と、フィルター塔25を通過してパーディクルが除去された高純度なフッ素ガスとして供給される。

この時、レベルプローブ8,9によって、陽極室5及び陰極室7内の 電解浴3の液面レベルが検知されており、液面レベルに異常が発生した 場合には、前述したように、電磁弁51,52,53,54,55,5 6,57,58は適宜開閉して、電解槽72内の液面レベルを常に一定 になるように制御されている。このため、安定した電解が続けられ、高 純度のフッ素ガスを安定して供給することが可能となる。

ここで、電解浴3は長時間電解を行っていくと、電解時に発生するスラッジであるフッ化ニッケル(NiF_2)のために懸濁してくるが、それは電解槽72の透明な板75から目視することができる。 NiF_2 が 若称してくると、電解浴3の抵抗が増大し電解を継続することが困難となる。その時は、電解浴3の交換を行う。また、Ni電極の消耗が著しいときは電極の交換を行う。

以上のようにして発生した高純度のフッ素ガスは、第7図に示すよう 25 に、第1図と同様に下流側に設けられる加圧ライン40若しくは減圧ラ イン31によって、所定の圧力に調整されて、バッファタンク35等に

PCT/JP01/02976

貯蔵される。このため、必要な時に随時、必要な量だけ供給口38,4 9からそれぞれ供給することが可能となり、半導体工場等にオンサイト で設置することが可能となる。これによって、半導体製品等のクリーニ ングに容易に用いることができる。また、本発明に係るフッ素ガス発生 装置は、小型で、オンサイトで使用することが可能であるため、設置場 所等に限定されることがないため、半導体製造工程で使用される以外に も、各種材料の表面処理等に使用することが可能である。例えば、紙や 布等の表面を改質し、接水性や親水性を付与する用途への適用が可能と なる。

10

産業上の利用可能性

本発明のガス発生装置は、高純度のフッ素ガスを安定して発生させることができる。また、電解槽からの電解浴の液漏れを防止することができる。また、生成するフッ素ガスのガス漏れも防止することができる。さらに、オンサイトでのフッ素発生装置とできるため、従来のように危険なフッ素ガスのガスポンベを貯蔵する必要がなくなる。これらのことから、半導体製造分野に使用する以外に、各種材料の表面処理等にも使用することが可能となる。

20

10

PCT/JP01/02976

請求の範囲

- 1. フッ化水素を含む混合溶融塩を電気分解して高純度のフッ素ガスを 生成するためのフッ素ガス発生装置であって、隔壁によって陽極室と陰 極室に分離された電解槽と、前記陽極室と前記陰極室にそれぞれガスを 供給し、前記陽極室及び前記陰極室内を所定の圧力に維持する圧力維持 手段を備えたフッ素ガス発生装置。
- 2.フッ化水素を含む混合溶融塩を電気分解して高純度のフッ素ガスを 生成するためのフッ素ガス発生装置であって、隔壁によって陽極室と陰 極室に分離された電解槽と、前記陽極室と前記陰極室にそれぞれガスを 供給し、前記陽極室及び前記陰極室内を所定の圧力に維持する圧力維持 手段と、前記電解槽を収納し、雰囲気制御が可能なキャビネットと、前 記キャビネット内に収納され、前記電解槽から発生するフッ案ガス中の
- 3. 前記電解槽の前記陽極室及び前記陰極室の少なくとも一方に、溶融 5 塩の液面変動の上限レベル及び下限レベルを検知する液面検知手段が 備えられている請求の範囲第1項に記載のフッ素ガス発生装置。

パーティクルを除去するフィルターを備えたフッ素ガス発生装置。

- 4. 前記圧力維持手段は、前記電解槽の前記陽極室及び前記陰極室の少なくとも一方に備えられた溶融塩の被面変動の上限レベル及び下限レベルを検知する液面検知手段の検知結果によって開閉し、前記陽極室及び前記陰極室内へのガスの供給又は排気を行う電磁弁が備えられている請求の範囲第1項に記載のフッ素ガス発生装置。
- 5. 前記フッ化水素を含む混合溶融塩が、KF-HF系であり、前記フッ化水素を含む混合溶融塩の温度調整を行う温度調整手段が備えられている請求の範囲第1項に記載のフッ素ガス発生装置。
- 25 6. 前記圧力維持手段により供給されるガスが、希ガスである請求の範囲第1項に記載のフッ素ガス発生装置。

PCT/JP01/02976

- 7. 前記陽極室及び前記陰極室に配置される陽極及び陰極がニッケルで ある請求の範囲第1項に記載のフッ素ガス発生装置。
- 8. 前記電解槽が金属で形成されている請求の範囲第1項に記載のフッ 素ガス発生装置。
- 5 9. 前記電解槽が円筒状である請求の範囲第1項に記載のフッ素ガス発生装置。
 - 10. 前記電解槽が金属で形成され、陰極となる請求の範囲第1項に記載のフッ素ガス発生装置。
 - 11. 前記電解槽が金属で円筒状に形成され、陰極となる請求の範囲第
- 10 1項に記載のフッ素ガス発生装置。
 - 12. 前記電解槽がフッ素ガスに対して耐食性を有する樹脂で形成された請求の範囲第1項に記載のフッ素ガス発生装置。
 - 13. 前記電解槽がフッ素ガスに対して耐食性を有する樹脂で形成され、 角筒状である請求の範囲第1項に記載のフッ素ガス発生装置。
- 15 14. 前記電解槽がフッ素ガスに対して耐食性を有する樹脂で角筒状に 形成され、少なくとも側面の一面が開閉自在に螺合されている請求の範 囲第1項に記載のフッ素ガス発生装置。
 - 15. 前記電解槽がフッ素ガスに対して耐食性を有する樹脂で角筒状に形成され、少なくとも側面の一面が透明な樹脂で形成され、残りの面がフッカ系樹脂で形成された発来の範囲第1項に記憶のフッカボス祭件
- 20 フッ素系樹脂で形成された請求の範囲第1項に記載のフッ素ガス発生 装置。
 - 16. 前記電解槽の前記陽極室及び前記陰極室の少なくとも一方に、溶 融塩の液面変動の上限レベル及び下限レベルを検知する液面検知手段 が備えられている請求の範囲第2項に記載のフッ素ガス発生装置。
- 25 17. 前記圧力維持手段は、前記電解槽の前記陽極室及び前記陰極室の 少なくとも一方に備えられた溶融塩の液面変動の上限レベル及び下限

10

ッ素ガス発生装置。

WO 01/77412 PCT/JP01/02976

レベルを検知する液面検知手段の検知結果によって開閉し、前記陽極室 及び前記陰極室内へのガスの供給又は排気を行う電磁弁が備えられて いる請求の範囲第2項に記載のフッ素ガス発生装置。

- 18. 前記フッ化水素を含む混合溶融塩が、KF-HF系であり、前記
- 5 フッ化水素を含む混合溶融塩の温度調整を行う温度調整手段が備えられている請求の範囲第2項に記載のフッ素ガス発生装置。
 - 19. 前記圧力維持手段により供給されるガスが、希ガスである請求の範囲第2項に記載のフッ素ガス発生装置。
 - 20. 前記陽極室及び前記陰極室に配置される陽極及び陰極がニッケルである請求の範囲第2項に記載のフッ素ガス発生装置。
- 21. 前記電解槽が金属で形成されている請求の範囲第2項に記載のフ
 - 22. 前記電解槽が円筒状である請求の範囲第2項に記載のフッ素ガス発生装置。
- 15 23. 前記電解槽が金属で形成され、陰極となる請求の範囲第2項に記載のフッ素ガス発生装置。
 - 24. 前記電解槽が金属で円筒状に形成され、陰極となる請求の範囲第 2項に記載のフッ索ガス発生装置。
- 25. 前記電解槽がフッ素ガスに対して耐食性を有する樹脂で形成され 20 た請求の範囲第2項に記載のフッ素ガス発生装置。
 - 26.前記電解槽がフッ素ガスに対して耐食性を有する樹脂で形成され、 角筒状である請求の範囲第2項に記載のフッ素ガス発生装置。
 - 27. 前記電解槽がフッ素ガスに対して耐食性を有する樹脂で角筒状に 形成され、少なくとも側面の一面が開閉自在に螺合されている請求の範
- 25 囲第2項に記載のフッ素ガス発生裝置。
 - 28. 前記電解槽がフッ索ガスに対して耐食性を有する樹脂で角筒状に

PCT/JP01/02976

形成され、少なくとも側面の一面が透明な樹脂で形成され、残りの面がフッ素系樹脂で形成された請求の範囲第2項に記載のフッ素ガス発生装置。

29. 前記フィルターを通過したガスを加圧若しくは減圧するガスラインが配設され、前記ガスラインに加圧若しくは減圧装置及び貯蔵手段が設けられている請求の範囲第2項に記載のフッ素ガス発生装置。

	国際調查報告	国際出願番号	PCT/JPO:	1/02976	
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))					
Inτ.C	1' C25B 1/24, 15/02	11/02, 11/0	8	·	
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限費料(国際特許分類(IPC))					
Int.Cl C25B1/00-15/08					
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本実用新衆公報 1926-1996年 日本国公開実用新衆公報 1971-2001年 日本国登録実用新衆公報 1994-2001年 日本国実用新衆登録公報 1996-2001年					
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)					
C. 関連すると認められる文献					
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する質	所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
X Y	JP 02-232386 A (14.9月.1990 (14.09 なし)			1, 6-10, 12-15 2-5, 11, 16-29	
Y	JP 56-127781 A (エ 6. 10月.1981 (06. 10 なし)		ファミリー	1-29	
Y	JP 2000-313981 A 14.11月.2000(14.			1~29	
区 C機の統領	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファ	ミリーに関する別	紙を参照。	
もの 「E」国際出 以後には 「L」優先権 ・ 文献(3 「O」ロ頭に	のカテゴリー 車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 質目前の出願または特許であるが、国際出願日 公表されたもの 主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す) よる開示、使用、展示等に質及する文献 質目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公安された文献 「T」国際出版日又は優先日後に公表された文献であって 出版と矛盾するものではなく、死明の原理又は理論 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで死明 の新成性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進少性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完	アレた目 28.06.01	国際調査報告の発送的	10.07	.01	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(!SA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁自4番3号		特許庁審査官(絵限の 競野 知一 電話番号 03-3!		4E 9266 内線 3425	

国際調査報告 国際出題番号 PCT/JP0			1/02376
C (統き).	関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の笛所が関連するときは、	その関連する無所の表示	関連する 結束の範囲の番号
	リーなし)	C DOLL / D IMINI -> ALTI	SH-SK-S-FEEDERS-FEED-T-S-
Y	JP 06-88267 A (三井東圧株式 29.3月.1994 (29.03.94)、 し)	大会社) 全文 (ファミリーな	1 – 2 9
Y	JP 03-53090 A (旭硝子株式会 07.3月.1991 (07.03.91) なし)	会社) 、全文 (ファミリー)	1-29
Y	JP 63-130789 A (三井東圧 02.6月.1988 (02.06.85 なし)	E株式会社) 3)、全文(ファミリー	1-29
A	JP 09-176885 A (神鋼パン 08.7月、1997 (08.07.97	ゲテック株式会社) ')(ファミリーなし)	1-29
A	JP 09-143779 A (神鋼パン: 03.6月.1997 (03.06.97)	デック株式会社)) (ファミリーなし)	1-29
			•
		X	•
	•		
-			

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1998年7月)

-